

平面・円筒研削盤用  
for Surface and Cylindrical Grinding Machine

標準在庫品

# レジストレート BS

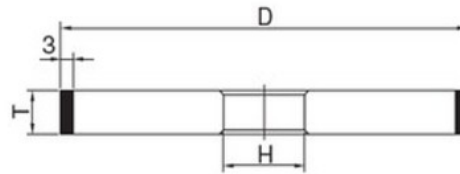
RESIN STRAIGHT



レジストレートの標準仕様 Standard specification of RESIN STRAIGHT		
ボンド Bond	レジストロート Resinbond	
砥粒 Grain	ダイヤモンド Diamond	CBN
粒度 Grit	#150	#180
集中度 Conc.	100	75

- 平面・円筒研削盤用の超砥粒レジストロートホイールです。
- 国内の主要機械メーカーに対応した150~350Dの寸法を標準化しています。
- 寸法・粒度・仕様違い等も短納期で製作いたします。
- 砥石ご購入時のフランジ合わせは無料で行ないます。バランスをとって出荷します。

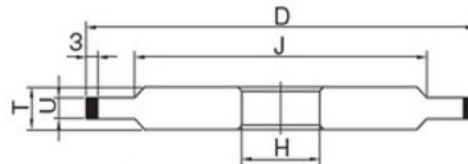
Superabrasive resinbond wheels for Surface and Cylindrical Grinding Machine. Standardize a wheel of  $\phi 150\sim\phi 350$  diameter corresponding to domestic major manufactures. We produce custom products such as Dimension / Grit size / Specification difference by the short appointed date of delivery. Adapting of a flange is free. We ship it in a just a balance.



## —ボス無しタイプ— —without boss—

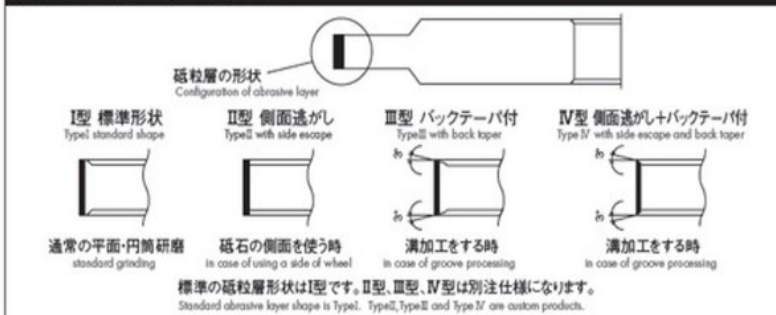
外径 (D)	砥粒層 の厚み (X)	砥粒層 の幅 (U)	ホイール の高さ (T)	穴径 (H)	ボス径 (J)	ダイヤモンド Diamond		CBN	
						品番 Product No.	備考 Remarks	品番 Product No.	備考 Remarks
150	3	—	13	31.75	—	BSA150313DX31.75		BSA150313BX31.75	
180	3	—	13	31.75	—	BSA180313DX31.75		BSA180313BX31.75	
200	3	—	13	31.75	—	BSA200313DX31.75		BSA200313BX31.75	
				50.8		BSA200313DX50.8		BSA200313BX50.8	

## —ボス付タイプ— —with boss—



外径 (D)	砥粒層 の厚み (X)	砥粒層 の幅 (U)	ホイール の高さ (T)	穴径 (H)	ボス径 (J)	ダイヤモンド Diamond		CBN	
						品番 Product No.	備考 Remarks	品番 Product No.	備考 Remarks
300	3	20	25	76.2	220	BSB300320DX76.2		BSB300320BX76.2	
				127		BSB300320DX127		BSB300320BX127	
350	3	20	30	127	270	BSB350320DX127		BSB350320BX127	

### 砥粒層の形状 Configuration of abrasive layer



for Universal  
Grinding  
Machine

for Surface  
and Cylindrical  
Grinding Machine

for Double  
Head  
Grinder

for Drill  
Pointer

Truing tool